

【証券コード：6728】

決算説明資料

2020年度（FY2020）

第3四半期（累計）（2020年7月～2021年3月）

2021年5月14日

株式会社 アルバック

◆将来見通しに関する記述についての注意事項

本資料に記載の業績見通しならびに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき作成されたものです。世界経済情勢、半導体・電子部品・FPD・原材料などの市況、設備投資の動向、急速な技術革新への対応、為替レートの変動など様々な要因により、実際の業績・成果等はこれらの見通し・将来予測と大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

◆本資料における表示方法について

(特段の記載がない限り、数値はすべて連結ベースです)

数値： 単位未満四捨五入

比率： 百万円単位で計算後、単位未満四捨五入

会計期間の表現：

3Q (累計)： 第3四半期連結累計期間

3Q： 第3四半期連結会計期間

通期業績予想・配当予想の修正

- 半導体・電子関連の受注高・売上高増加等により、通期業績予想を上方修正
- 配当予想を70円から80円に増額
- 3Q累計の受注高は前年同期比増加。売上高は19年度受注減少の影響により前年同期比減少するも、今上期を境に増加基調。来期以降も増加見込み

	通期業績予想修正		3Q（累計）
	修正予想	当初予想比	実績
受注高	1,850億円	+50億円	1,331億円
売上高	1,800億円	+150億円	1,285億円
営業利益	165億円	+15億円	102億円
当期純利益	125億円	+25億円	83億円
配当	80円	+10円	

2020年度通期業績予想の上方修正

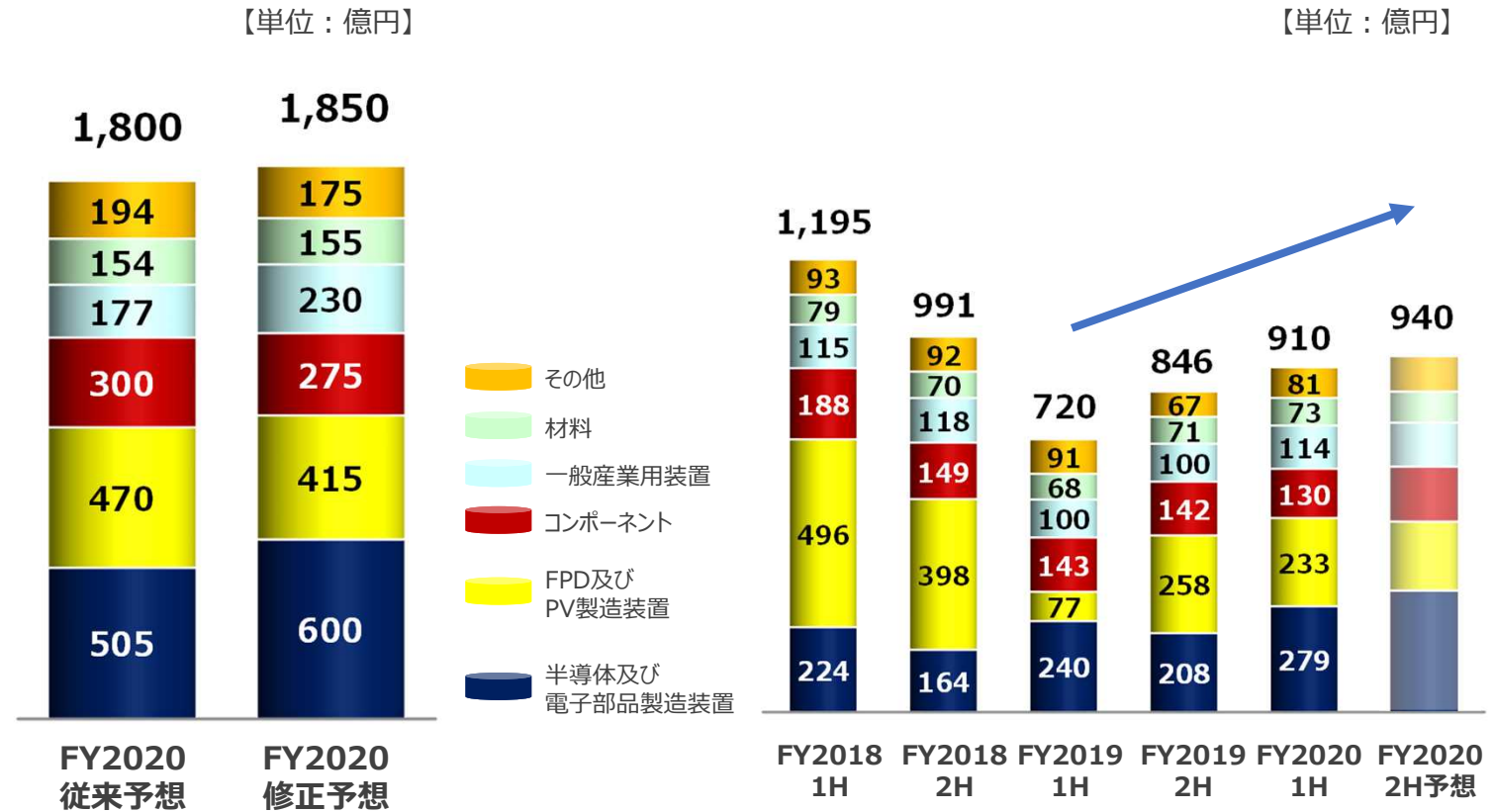
- 半導体・電子関連の受注高・売上高増加等により、通期業績予想を上方修正
- 配当予想を70円から80円に増額

【単位：億円】

	(参考) 2019年度 通期実績	2020年度				2020年度	
		3Q(累計) 実績	当初予想	通期 修正予想	当初予想比 (差異・増減%)	上期 実績	下期 修正予想
受注高	1,566	1,331	1,800	1,850	50 2.8%	910	940
売上高	1,854	1,285	1,650	1,800	150 9.1%	838	962
営業利益	160	102	150	165	15 10.0%	58	107
率	8.6%	7.9%	9.1%	9.2%	+ 0.1 pt	7.0%	11.1%
経常利益	181	101	160	165	5 3.1%	60	105
率	9.7%	7.9%	9.7%	9.2%	- 0.5 pt	7.2%	10.9%
親会社株主に帰属する 当期純利益	108	83	100	125	25 25.0%	45	80
率	5.8%	6.4%	6.1%	6.9%	+ 0.9 pt	5.4%	8.3%

2020年度通期業績予想の上方修正（受注高）

- 半導体・電子関連の投資活発化（+95億円）により、受注高を1,800億円から1,850億円に上方修正
- 2019年度上期を境に受注高は増加



半導体・電子部品製造装置

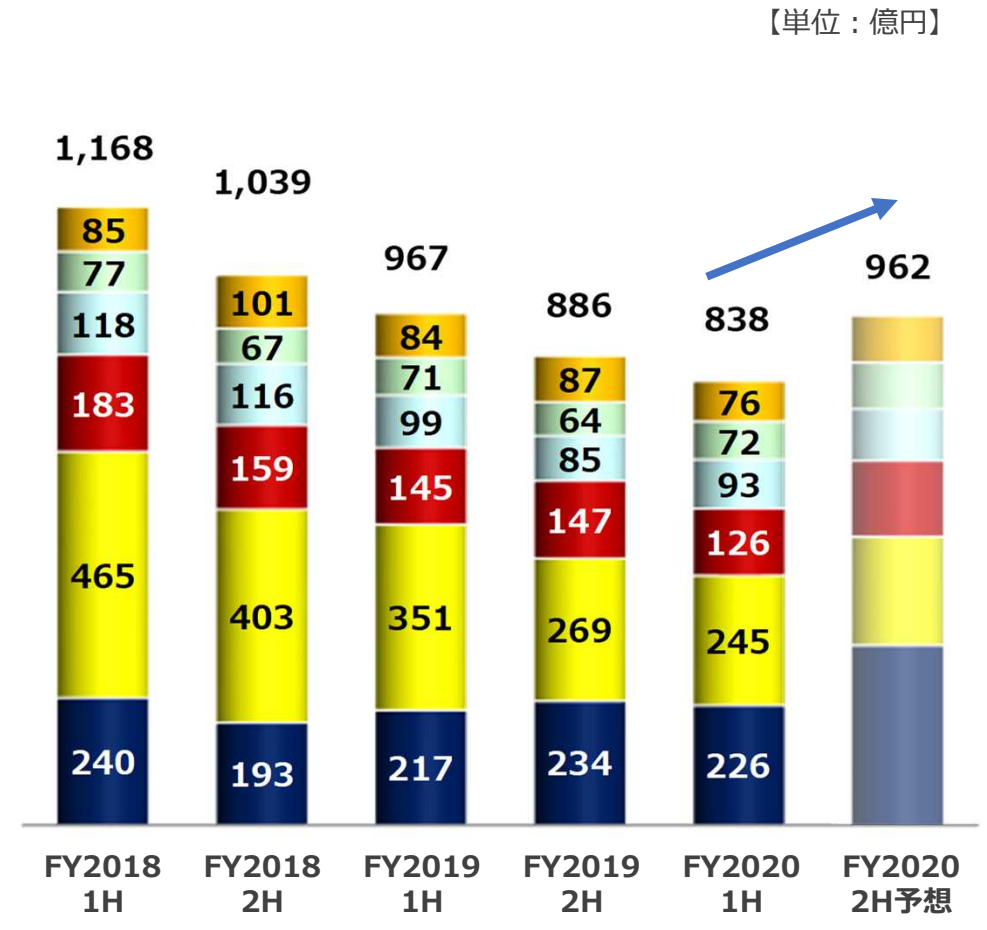
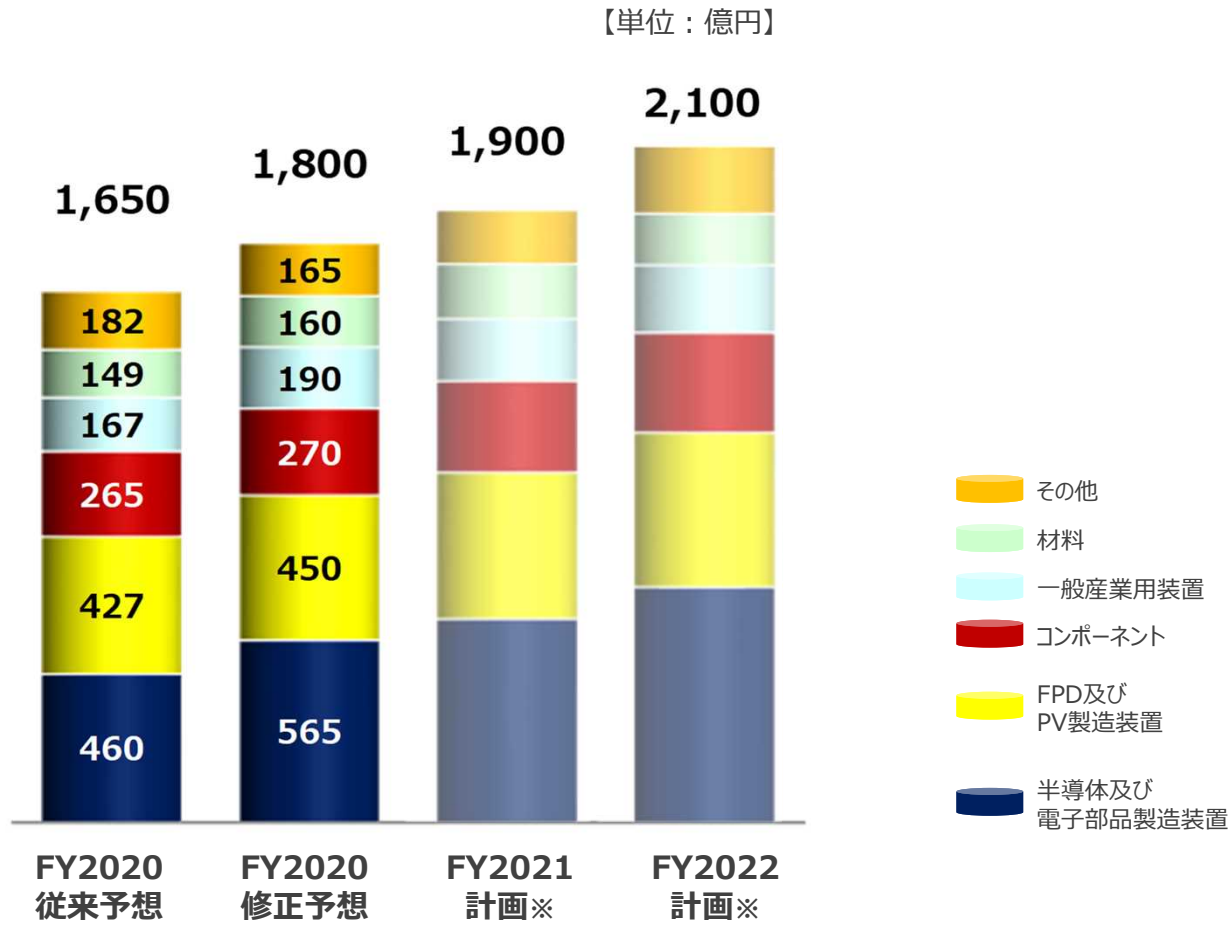
- パワー・オプト・通信デバイス等電子関連が日本・中国を中心に好調で当初予想比約2割増加を見込む
- 半導体はメモリの投資再開・ロジック投資継続により、当初予想比約2割（上期→下期：約4割）増加を見込む
- 半導体・電子とも来期以降も増加見込み

FPD・PV製造装置

- スマートフォン用OLED投資(スパッタ)・大型TV用LCD投資継続(来期も継続)
- IT用・TV用等大型基板OLED量産開発投資も対応

2020年度通期業績予想の上方修正（売上高）

- 半導体・電子関連の投資活発化により、売上高を1,650億円から1,800億円に上方修正
- 今上期を境に増加見込み
- 来期以降も半導体・電子を中心に成長



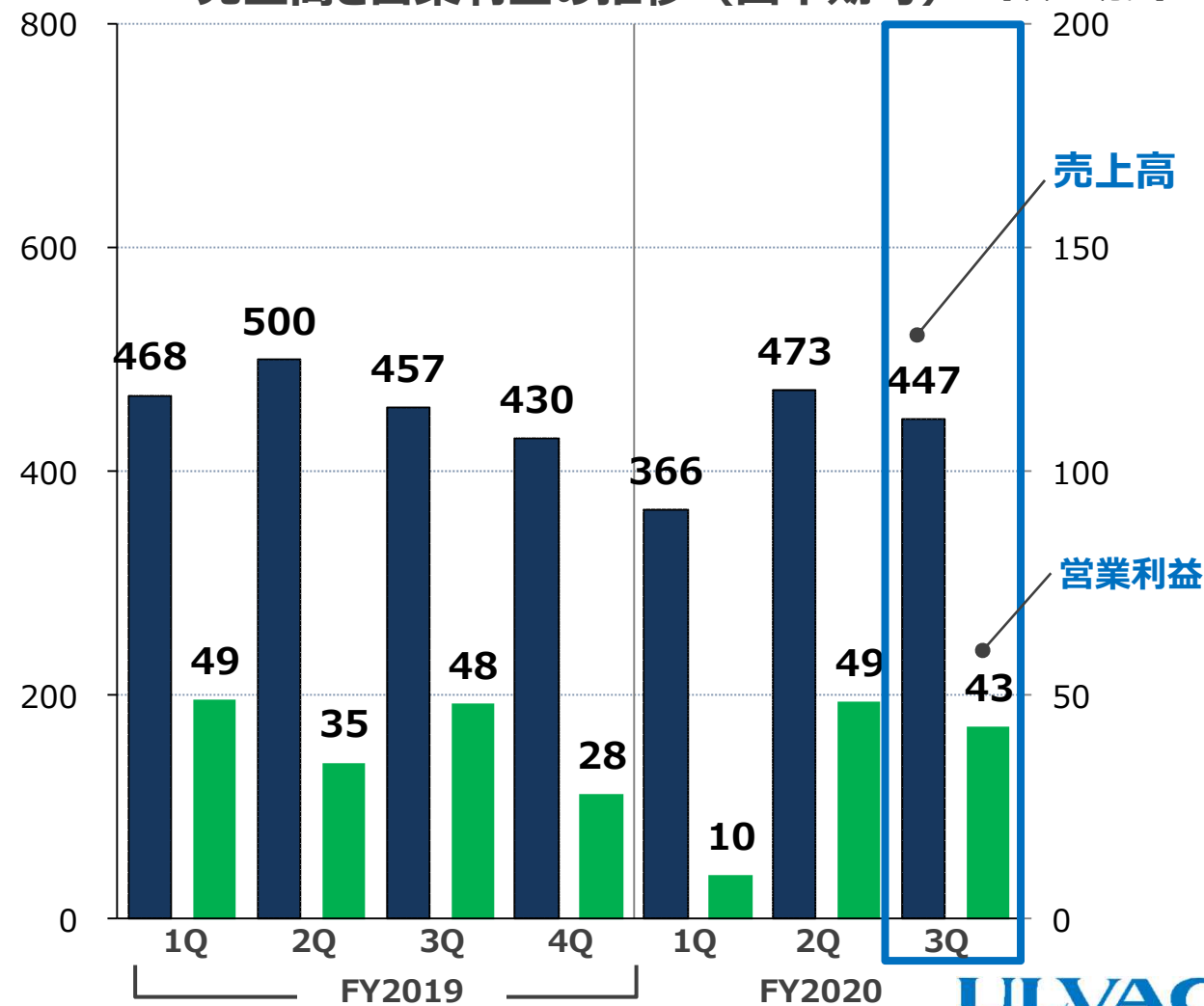
※20/8開示中期経営計画

2020年度3Q（累計）連結業績概要

- ・ 受注高：半導体・電子、FPD関連を中心に前年同期比増加
- ・ 売上高：19年度の受注高減少の影響により前年同期比減少するも増加基調
- ・ 営業利益：売上高減少により、前年同期比減少

【単位：億円】	2019年度	2020年度	
	実績	実績	対前年同期
	3Q(累計)	3Q(累計)	増減率
受注高	1,193	1,331	11.6%
売上高	1,425	1,285	-9.8%
売上総利益	394	367	-6.9%
率	27.6%	28.5%	0.9pt
販管費	262	265	1.2%
営業利益	132	102	-23.1%
率	9.3%	7.9%	-1.4pt
経常利益	151	101	-32.7%
率	10.6%	7.9%	-2.7pt
親会社株主に帰属する 四半期純利益	110	83	-24.8%
率	7.7%	6.4%	-1.3pt

売上高と営業利益の推移（四半期毎）【単位：億円】

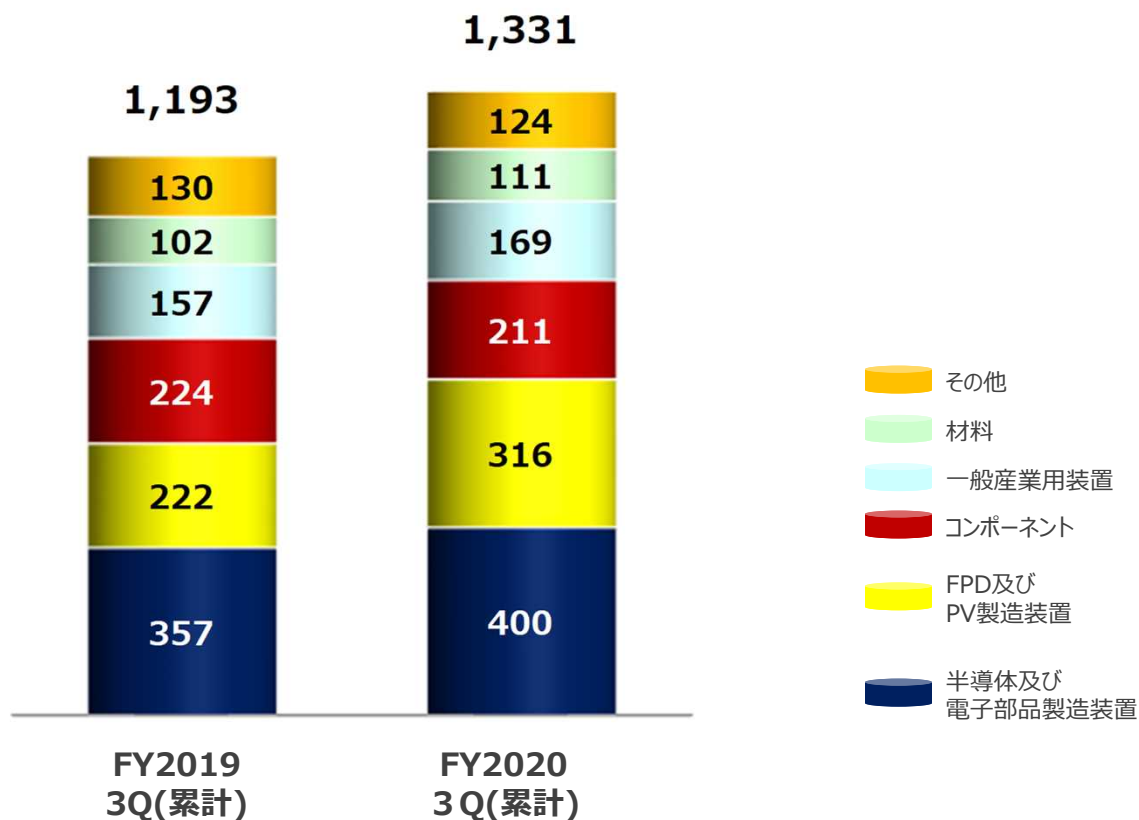


2020年度3Q（累計）連結業績概要（品目別受注高）

- ・ 3Qは2Q受注前倒し約100億円の反動で減少するも、3Q累計では計画通り進捗、前年同期比増加
- ・ 半導体・電子：メモリ・パワーデバイス等の投資活発化により前年同期比増加
- ・ FPD：スマートフォン用OLED、大型TV用LCD投資等が堅調で前年同期比増加

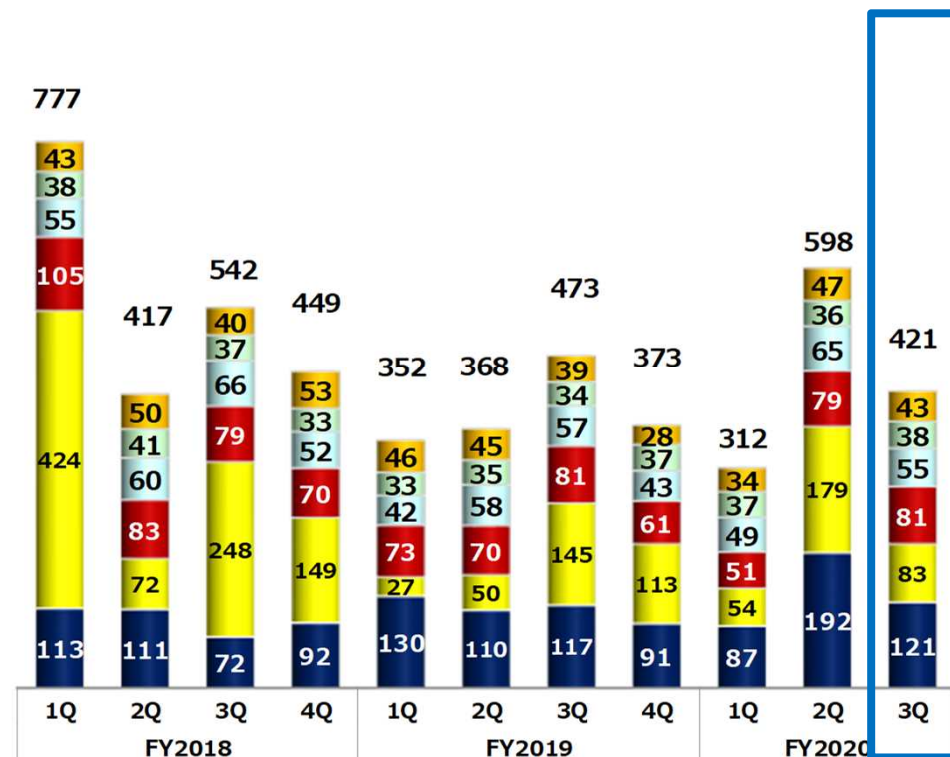
前年同期比

【単位：億円】



四半期推移

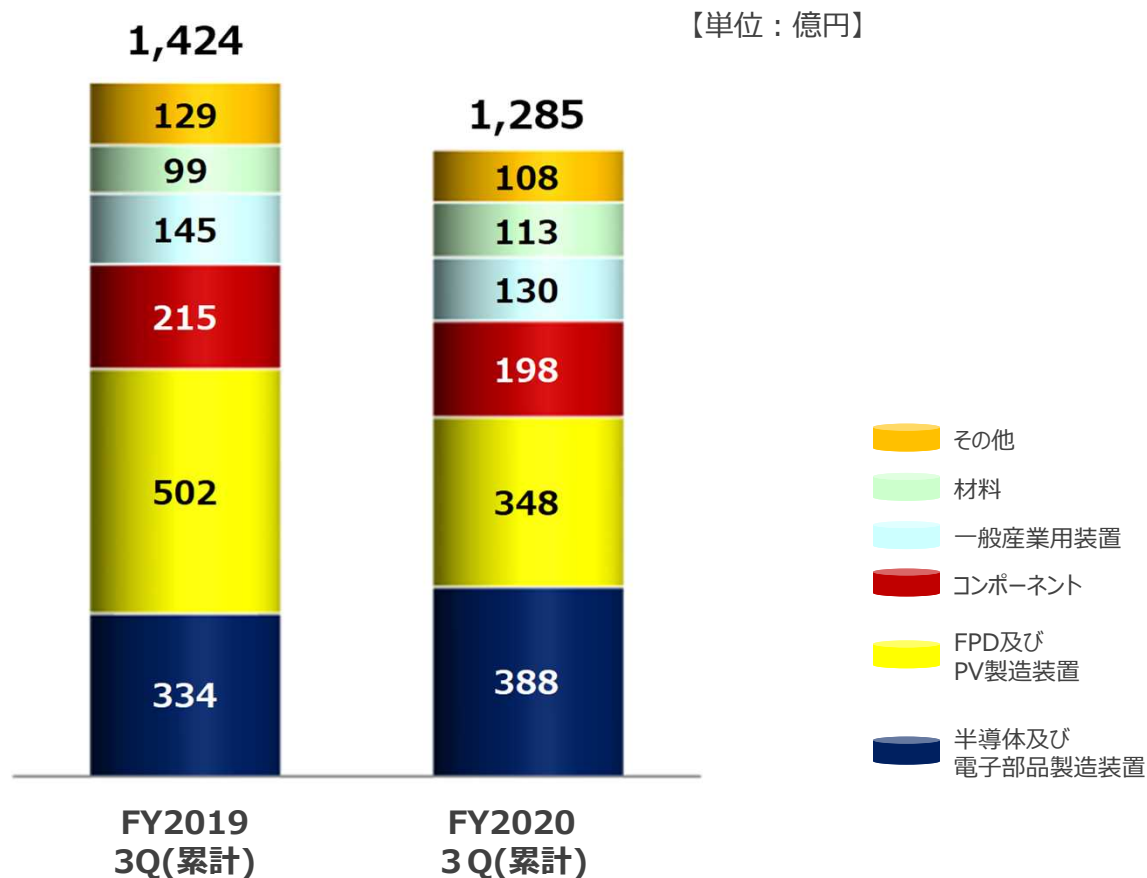
【単位：億円】



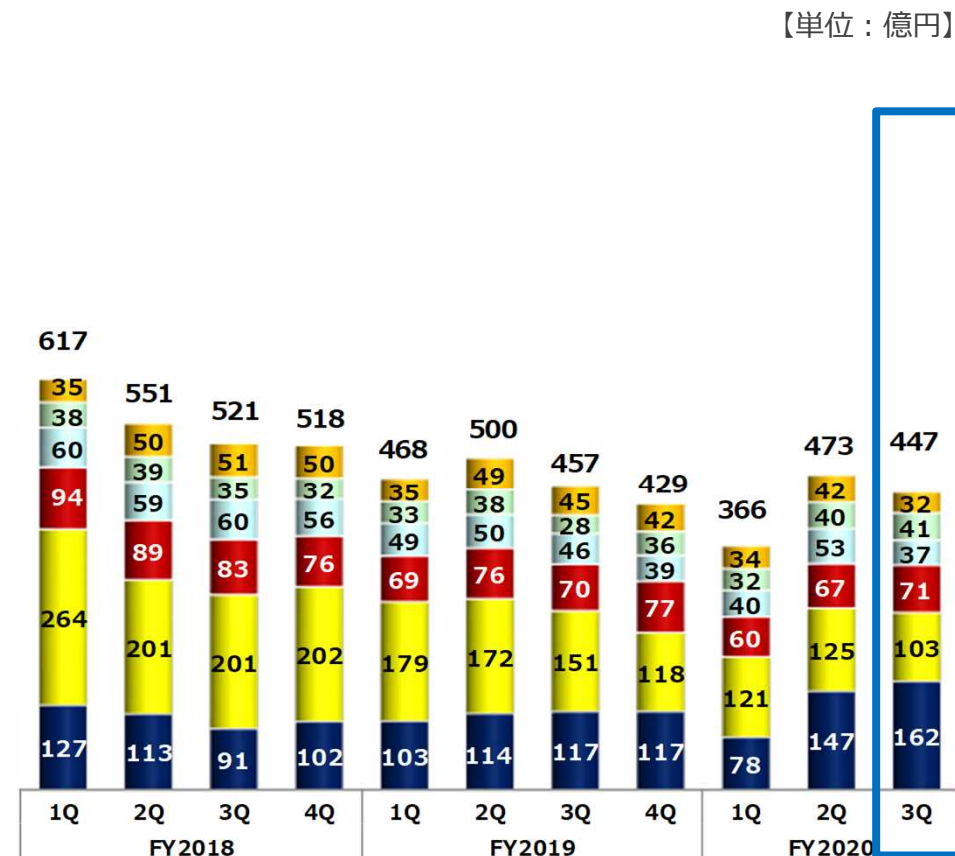
2020年度3Q（累計）連結業績概要（品目別売上高）

・売上高は19年度の受注減少の影響により前年同期比減少するも、1Qを境に増加基調

前年同期比



四半期推移

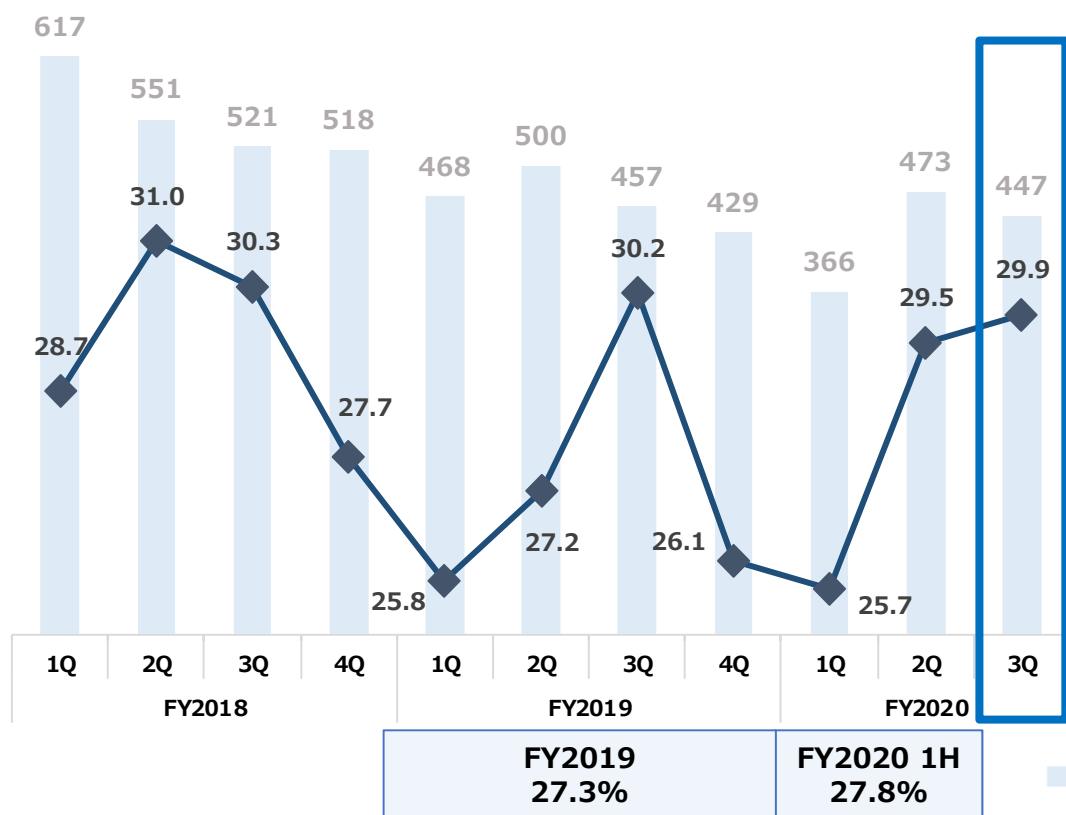


2020年度3Q 連結業績概要（利益率）

- 売上総利益率は19年度27.3%に対し、上期27.8%、3Q29.9%とモノづくり改革の成果も実現
- 営業利益率は売上減少により低下していたが、今1Qを境に改善

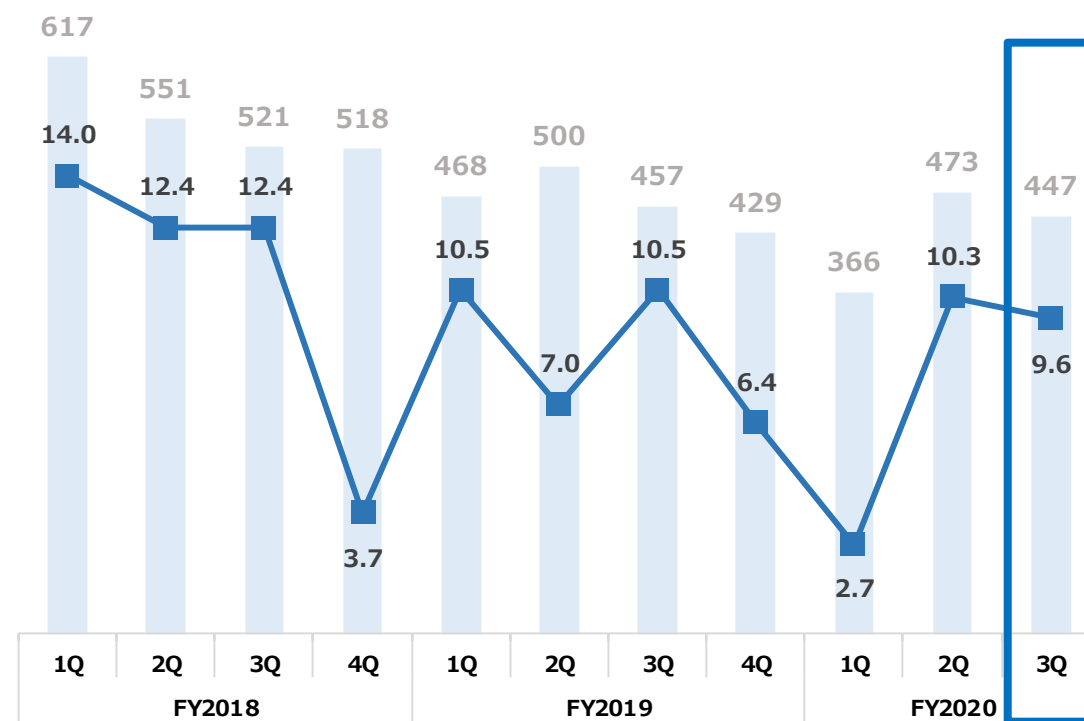
売上総利益率

【単位：%】



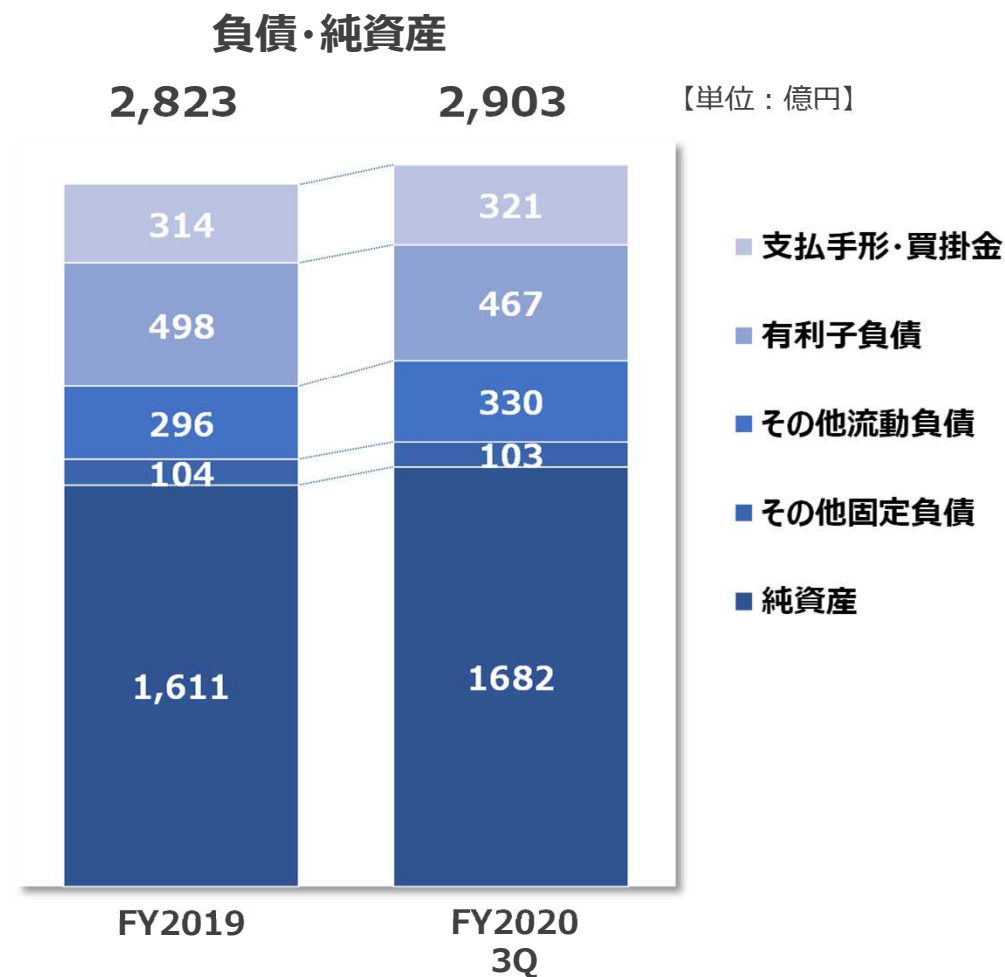
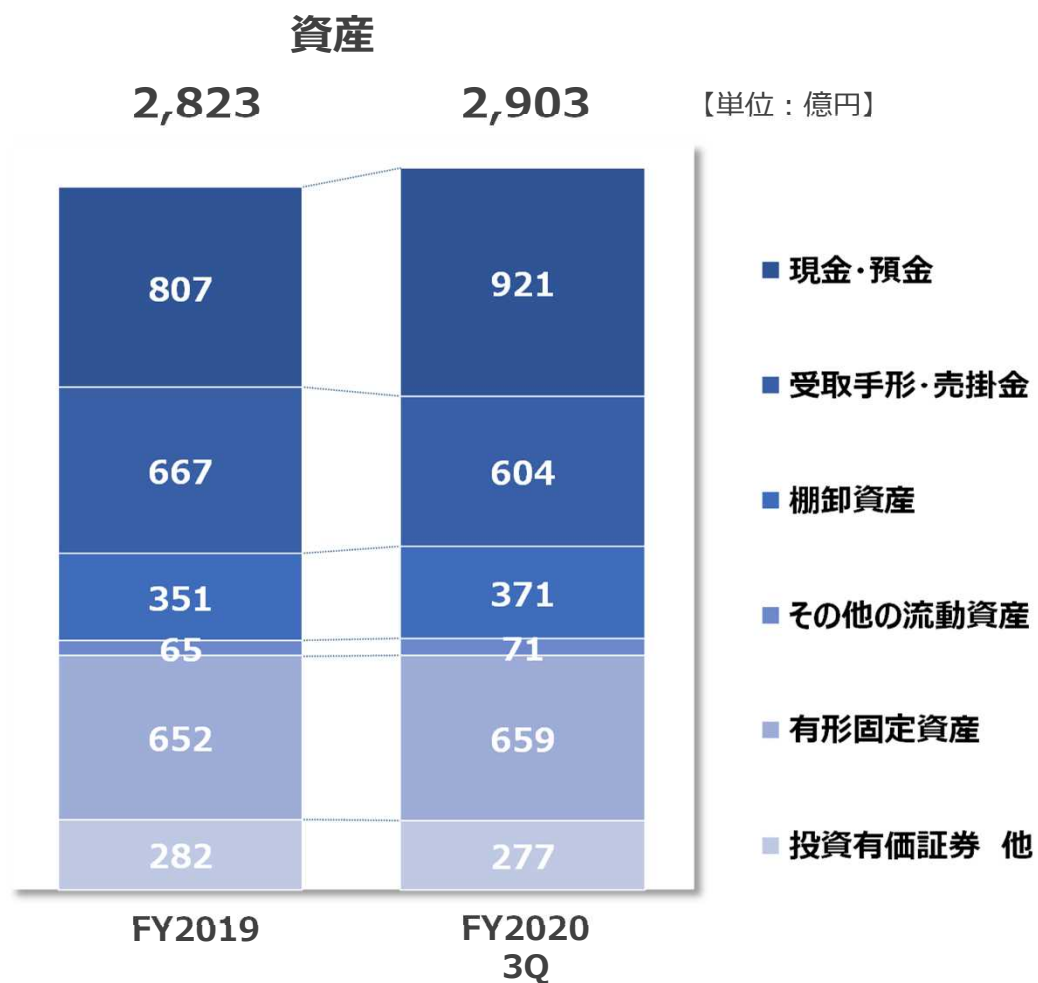
営業利益率

【単位：%】



2020年度3Q 連結業績概要（連結貸借対照表）

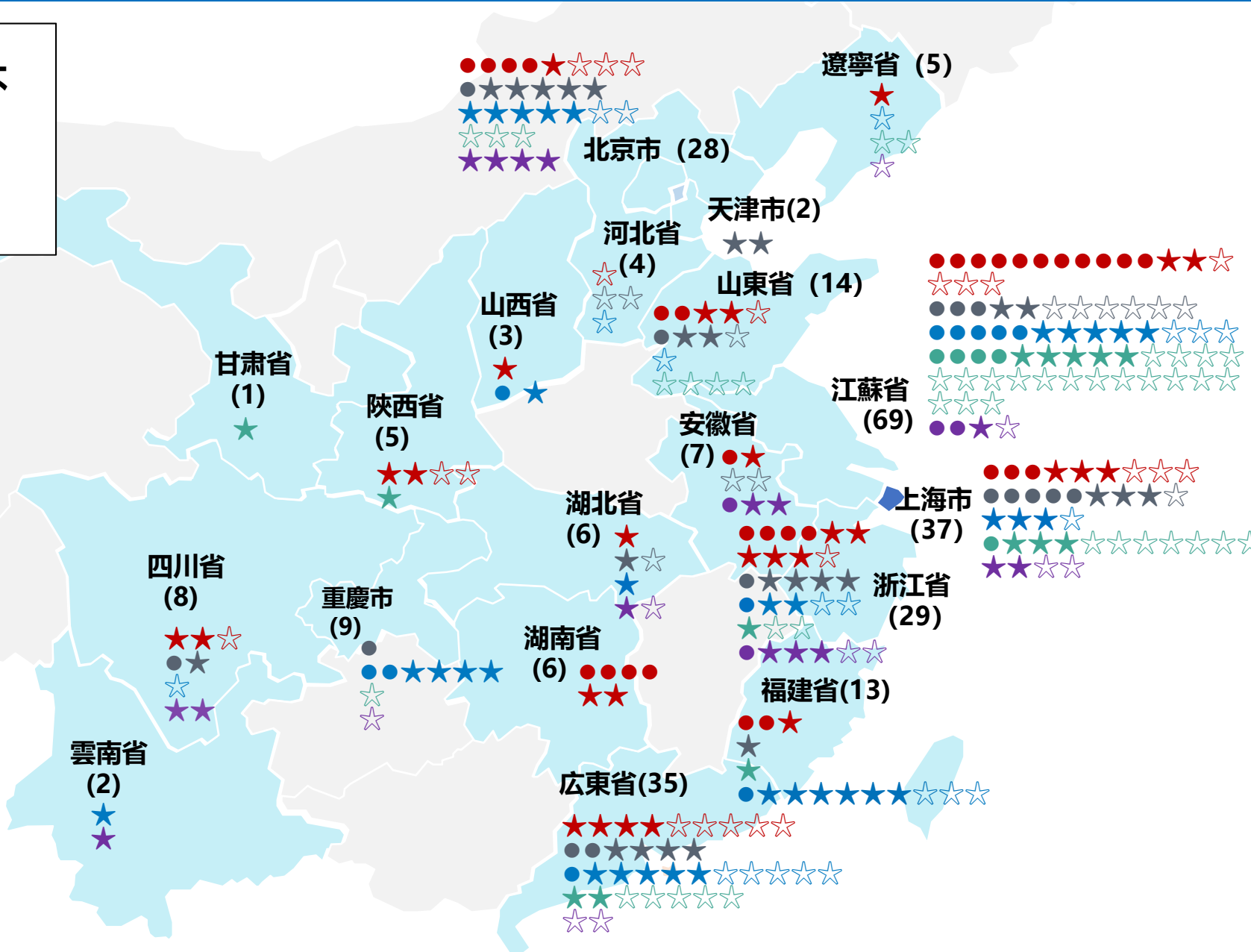
- ・ 現金・預金114億円増加、受取手形・売掛金63億円減少
- ・ 純資産71億円増加、自己資本比率55.7%



トピックス① 活発化する中国電子関連投資（成長事業の強化）

- エレクトロニクス分野の国産化政策により、商談活発化
- 営業技術サポート体制強化

- パワーデバイス (SiC/Si-IGBT)
- MEMS センサー
- 通信 (SAW/BAW等)
- パッケージング (WLP/PLP)
- 光学 (車載電子)
- 受注先
- ★ 引合先
- ☆ 取引先候補



トピックス② 複合モジュール型成膜装置「Geminiシリーズ」リリース (モノづくり力強化)

- ・ 複数の異なるプロセスモジュールを同一搬送コアに搭載
- ・ 構成部品の共通化・スペア部品低減・同一操作画面化 ⇒ 効率化

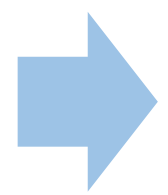
組合せ可能なプロセス

スパッタリング
エッチング
アッシング
CVD



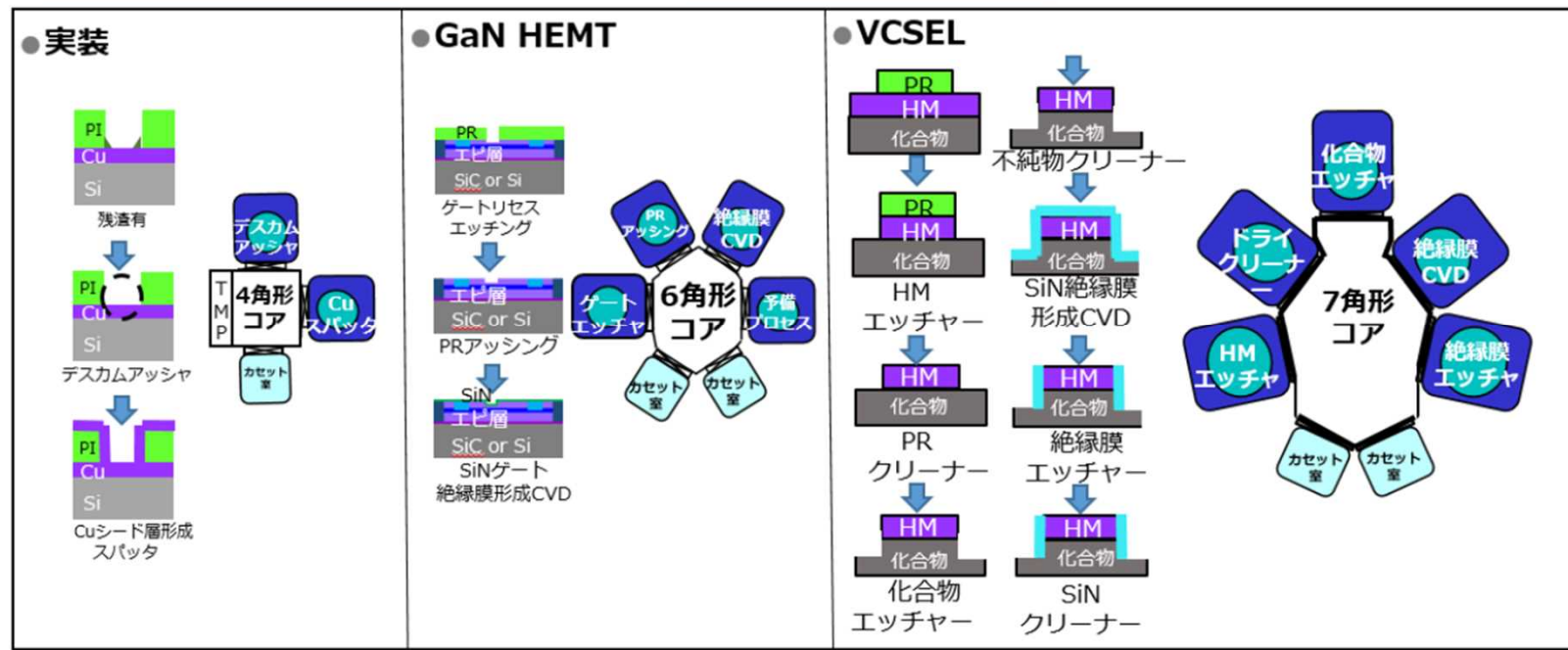
対応基板サイズ

最大200mm基板
最大300mm基板



アプリケーション例

パワーデバイス シード&メタル層形成
光学デバイス VCSEL加工
MEMSセンサー PZT成膜&加工
高密度実装 Descum
通信デバイス 絶縁膜成膜&加工



トピックス③ 韓国グループ会社再編（グループ経営効率強化）

韓国の洗浄・表面処理・ボンディング・部品加工等のサービス事業を行っているグループ4社を合併

【目的】

- 装置に関連するサービス事業の一体化・窓口一本化によるシェア拡大
- 組織のスリム化・効率化

【連結業績への影響】

- 子会社間の合併であり軽微

**Pure Surface
Technology, Ltd**

成膜投資用部品の表面処理
資本金：12,204百万円

韓国アルバック
マテリアルズ(株)

スパッターゲットのボンディング
資本金：6,800百万円

韓国ULVAC精密(株)

真空装置用部品製造
資本金：10,090百万円

UF TECH(株)

装置部品製造
資本金：2,085百万円

Pure Surface Technology, Ltd

さまざまな業界・用途で貢献するアルバックの真空技術



Automobile
自動車



Semiconductor
半導体



Flat Panel Display
フラットパネルテレビ



Photovoltaic
太陽電池



Food Processing
食品



Aircraft
航空



Bio
バイオ



Smart Phone
スマートフォン



Magnetic Device
磁気デバイス



Home Appliance
家電製品



Aerospace
宇宙産業



Pharmaceutical
医療・薬剤



Wearable/VR
ウェアラブル/VR



Power Device
パワーデバイス



MEMS Device
MEMS デバイス



Architectural Glass
建材・スマートガラス



Optical
光学



Flexible
フレキシブル



Packaging Materials
パッケージング



Battery
バッテリー

真空テクノロジーで
「つくる」をつくる

ULVAC